

國家科學及技術委員會 函

地址：臺北市和平東路二段106號

聯絡人：李蕙瑩 研究員

電話：02-2737-7150

傳真：02-2737-7607

電子信箱：vvlee@nstc.gov.tw

受文者：國立臺灣海洋大學

發文日期：中華民國114年7月3日

發文字號：科會科字第1140047005號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：本會與德國聯邦研究、科技及太空部(BMFTR)共同徵求2026-2029年「臺德半導體晶片設計學術合作研究計畫」，自即日起至受理申請，請於2025年10月1日(週三)前完成線上申請並造冊函送本會，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、依據本會及德國BMFTR於2023年3月21日簽署之臺德科學及技術合作協議(STA)，共同徵求旨揭計畫(第三期)。申請方式如附公告申請須知及本會網頁「計畫徵求專區」。
- 二、本次徵件計畫期程以3年為原則，預計自2026年7月1日開始執行，臺德雙方計畫主持人共同研議計畫內容後，須分別於申請截止期限內，向本會及德國BMFTR提出申請書，始得成案。
- 三、為使更多半導體領域之學者專家參與本次共同徵件，本會與德方BMFTR將於2025年7月24日(星期四)下午，共同舉辦徵件線上說明會，鏈結臺德半導體領域學者互動交流，歡迎有興趣學者線上參與，報名及參與方式另於本會網站公告。

四、本案聯絡人：

(一) 相關計畫內容疑問，請洽本會科國處李蕙瑩研究員，
電話：(02)2737-7150。

(二) 有關係統操作問題，請洽本會資訊系統服務專線，電
話：0800-212-058及(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共297單位）

副本：本會工程處、科教國合處、駐德國代表處科技組(均含附件)

114/07/07
08:17:32

